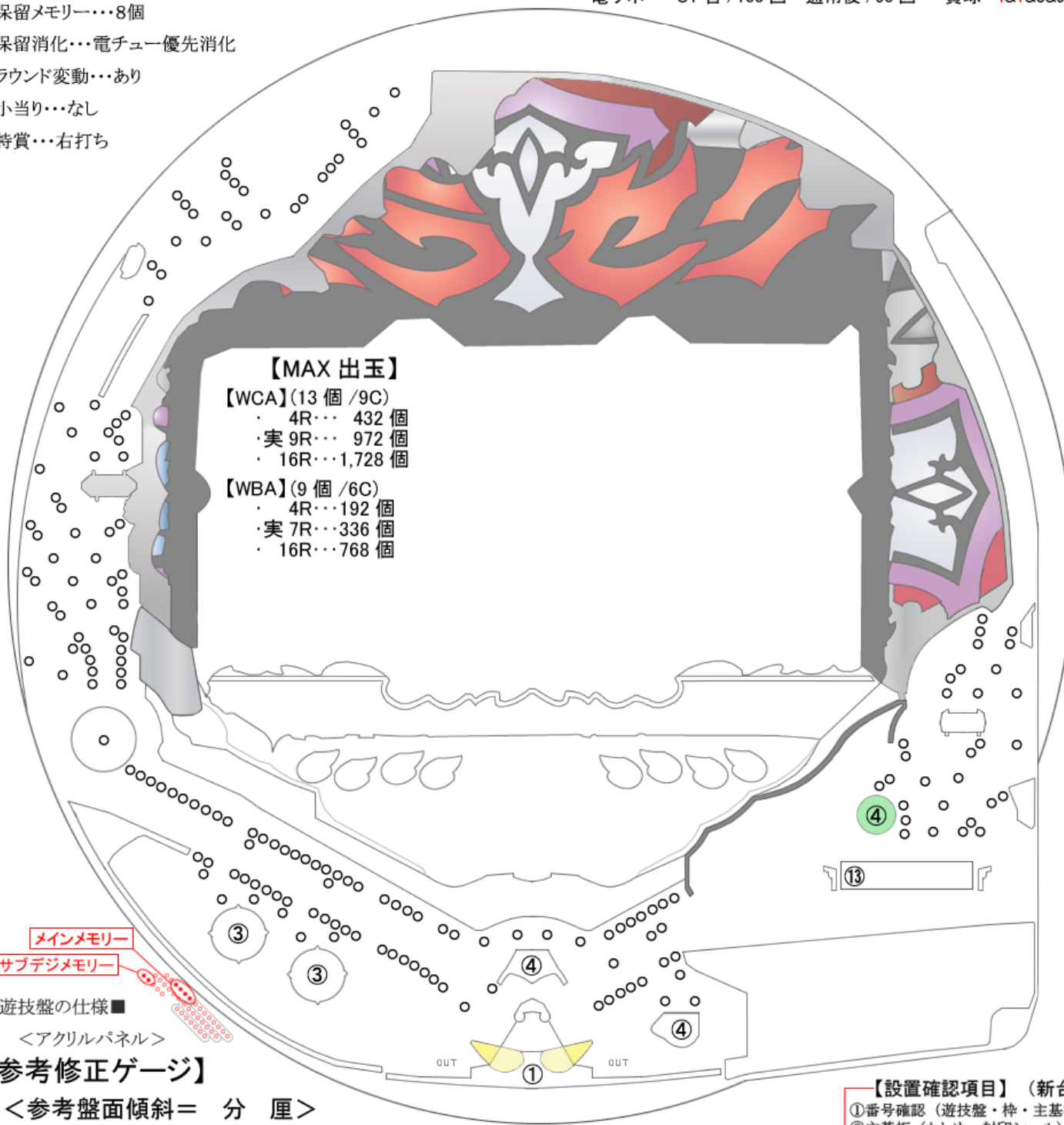


# CR(A) ドラセグ2 (三洋物産)

【WCA】 確率 = 1/199.8 確変 = ・初 0.0% ・継続 100.0%(ST=100)  
電サポ = ・ST 中 / 100 回 ・通常後 / 100 回 賞球 = 4&1&3&13

【WBA】 確率 = 1/99.9 確変 = ・初 0.0% ・継続 100.0%(ST=30)  
電サポ = ・ST 含 / 100 回 ・通常後 / 50 回 賞球 = 4&1&3&9

- 潜伏確変仕様…なし
- 保留メモリー…8個
- 保留消化…電チュー優先消化
- ラウンド変動…あり
- 小当たり…なし
- 特賞…右打ち



### 【MAX 出玉】

【WCA】(13 個 / 9C)  
 ・ 4R… 432 個  
 ・ 実 9R… 972 個  
 ・ 16R… 1,728 個

【WBA】(9 個 / 6C)  
 ・ 4R… 192 個  
 ・ 実 7R… 336 個  
 ・ 16R… 768 個

メインメモリー  
サブデジメモリー

■遊技盤の仕様■  
 <アクリルパネル>

### 【参考修正ゲージ】

<参考盤面傾斜 = 分 厘>

### 【設置確認項目】 (新台)

- ①番号確認 (遊技盤・枠・主基板)
- ②主基板 (かしめ・封印シール)
- ③払出基板 (ケース破損・開封)
- ④その他基板 (破損・開封・コネクタ)
- ⑤遊技釘・風車 (本数・形状・材質)
- ⑥発射装置 (実発射にて確認)
- ⑦払出装置 (実入賞の払出にて確認)
- ⑧図柄作動確認 (液晶・メイン・サブ)

### 【点検確認】 (部品)

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>A : 製造番号・番号票の点検</b><br/>                 1:遊技盤番・2:枠・3:主基板</p> <p><b>B : 主基板等の点検</b><br/>                 4:主基板のケース異常・開封<br/>                 5:主基板の形状異常・異物<br/>                 6:払出基板のケース異常・開封<br/>                 7:払出基板の形状異常・異物<br/>                 8:ロムの形状・装着異常</p> <p><b>C : 形状異常・異物の点検</b><br/>                 9:周辺基板・10:中継端子板<br/>                 11:外部端子板・13:コネクタ<br/>                 12:ユニット接続端子板・14:配線<br/>                 15:裏パック・16:遊技くぎ及び風車<br/>                 17:上下皿</p> | <p><b>D : 発射装置の点検 (確認)</b><br/>                 18:タッチセンサー作動確認<br/>                 19:発射個数・20:球飛び位置</p> <p><b>E : 遊技基本動作の点検 (確認)</b><br/>                 21:入賞賞球数・22:最大入賞数<br/>                 23:役物作動・24:図柄表示作動</p> <p><b>F : その他の点検</b><br/>                 25:全ての接続箇所点検<br/>                 26:スピーカーの作動確認<br/>                 27:各種ランプの点灯確認</p> |
|--|--|